

自動運転向け安全が最重要の車載半導体には
日本の高品質・高信頼性が欠かせない！！

就活生必見！！

車は半導体で出来ている！

～ニューノーマルの社会基盤を支える半導体技術と研究者のやりがい～

2020年 **9月10日(木)** 10:00～12:10

会場 **オンライン講演**

プログラム

開催挨拶 応用物理学会副会長／三菱電機 平野 嘉仁

—業界トップが語る—

デンソー／磯部 良彦

「車載半導体の歴史と今後の展開」

SEAJ検査専門委員会委員長／東京精密 高橋 将友

「車の電動化・知能化に向けた車載半導体の責任に応える」

—就活、入社、そして仕事のやりがい～先輩技術者が語る研究開発の現場—

「巨人の肩の上から見える世界」

「多様な半導体デバイスと露光装置」

「車載イメージセンサと私のチャレンジ」

「半導体プロセス量産技術開発に向けた取り組み」

「海外素粒子実験ポスドクが半導体産業に転身した経験」

ウシオ電機／植月 一雅

キャノン／大川 直人

ソニーセミコンダクタソリューションズ／飯田 聡子

日立ハイテク／釜地 義人

HORIBAグループ／水山 勇気

キオクシア／長谷川 慧

閉会挨拶 SEAJ専務理事 渡部 潔

参加費無料

事前登録不要
応物非会員歓迎

主催：応用物理学会・SEAJ 日本半導体製造装置協会

企画：応物 界面ナノ電子化学研究会・インダストリアルチャプター

問合わせ先：公益社団法人 応用物理学会事務局

Tel：03-3828-7721 Fax：03-3828-1810 E-mail：meeting@jsap.or.jp

